งานวิจัยนี้ศึกษา การพัฒนากำลังรับแรงอัด, ระยะเวลาก่อตัวและการรั่วไหลของโลหะหนักจากก้อน หล่อแข็งของเสีย โดยนำขี้เถ้าแกลบที่ไวต่อการทำปฏิกิริยามาเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อ หล่อแข็งกากตะกอนโรงชุบโลหะประเภทสังกะสี-ไซยาในด์ ขี้เถ้าแกลบที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาได้ จากการเผาแกลบที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ขี้เถ้าแกลบสีขาวปนเทา มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบร้อยละ 95.58 โดยน้ำหนัก ส่วนใหญ่อยู่ในรูปอสัณฐาน และ ปริมาณ Soluble Silica เท่ากับ 595.96 มก./ก.แห้งของขี้เถ้าแกลบ หลังจากนั้นนำขี้เถ้าแกลบที่ได้มาใช้ ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน โดยทดแทนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบ พบว่าการแทนที่ ปูนซีเมนต์คัวยขี้เถ้าแกลบในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบ พบว่าการแทนที่ ปูนซีเมนต์คัวยขี้เถ้าแกลบในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบ พบว่าการแทนที่ ปูนซีเมนต์คัวขขี้เถ้าแกลบในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก จากผลการรับกำลังอัดเกินค่ามาตรฐาน สำหรับการฝังกลบแบบปลอดภัย ยกเว้นก้อนหล่อแข็งของเสียที่มีกากตะกอนโลหะในอัตราส่วนร้อย ละ 30 โดยน้ำหนัก เป็นที่น่าสังเกตว่า ขี้เถ้าแกลบส่งผลโดยลดระยะเวลาการก่อตัวเริ่มและสุดท้าย แต่ ส่งผลไม่รุนแรงเท่ากากตะกอนโลหะ การทดสอบความสามารถในการกักเก็บโลหะหนักโดยวิธี TCLP นั้นการรัวไหลของสังกะสี เหล็ก และ โครเมียมไม่เกินค่ามาตรฐาน

This research work investigated strength development, setting and metal leaching from the solidified wastes. Reactive rice husk ash (rRHA) was used as partial substitution for ordinary portland cement (OPC) to solidify the electroplating sludge from a zinc-cyanide process. The rRHA was prepared by burning the rice husk at 650 °C for 1 hour. The Silicon dioxide content of rRHA was 95.58 % and it mostly amorphous with solubility of silicon dioxide solution in sodium hydroxide solution was 595.96 mg.Si/g. wt. of rRHA. The rRHA was then used to substitute for OPC at 0, 10, 20 and 30 wt.% to solidify the electroplating sludge at loading of 0, 10, 20 and 30 wt.%, respectively. Results showed that the strength of cement containing 10 wt.% replacement with rRHA gained higher strength than the control cement paste after 7 days of curing. Strength of solidified wasted with 10 and 20 wt.% electroplating sludge was higher than the minimum requirement of landfilling at every curing duration observed, except for those with 30 wt%. It is noticed that rRHA interfered with normal setting of OPC by decreasing initial and final setting time. However, the interference from rRHA was not so strong as that observed from the electroplating sludge. The concentration of Zn, Fe and Cr in TCLP leachates were not exceeded the values.